

승 인 원

제 품 명	칩 안테나				
사 용 자	텔리안				
적 용 모 델		MGQ3180			
사용자 CODE					
공급자		주식회사 파트론			
공급자 CODE		ACS2450GBAMQ3			
	작성자	검토자	승인자		
텔리안					
	작성자	품질합의	승인자		
(주)파트론	with	*	场从		
	개발 2P	품질보증파트	연구소		
	전찬익	이광규	임병준		
	05/10	05/11	05/11		

2007 . 05. 11



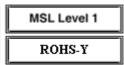
경기도 화성시 반월동 33번지 나동 455-300

Tel: 031-201-7870~6 Fax: 031-201-7800 www.partron.co.kr

Ver 1.0 (2007.05.11) 1/32 Page







SPECIFICATION

MODEL: ACS2450GBAMQ3



2007 . 05. 11



경기도 화성시 반월동 33번지 나동 455-300

Tel: 031-201-7870~6 Fax: 031-201-7800 www.partron.co.kr

Ver 1.0 (2007.05.11) 2/32 Page



- 목 차 -

*	표지	1 p
*	목차	3 р
1.	이력 관리	4 p
2.	부품의 개요	5 p
3.	중점 관리 항목	5 p
4.	전기적 특성	6 p
5.	시험 방법	11 p
6.	내부 Block Diagram	13 p
7.	기본 동작 및 Application Note	13 p
8.	측정 Jig 사양	14 p
9.	REFLOW FROFILE	15 p
10.	초기 검사 성적서	16 p
11.	신뢰성 보증 조건	17 p
12.	기구적 특성	19 p
13.	구조 및 재질	21 p
14.	주의 사항	22 p
15.	포장 사양	23 p
16.	관리 공정도	26 p
17.	유해물질 성적서	29 p



1. 이력관리

Revision No	Originator	Description of changes	Date of changes
Ver 1.0	전찬익	승인원 제정	2006.05.11
L	1		

Ver 1.0 (2007.05.11) 4/32 Page



2. 부품의 개요 및 치수 규격

2.1 부품개요

본 제품은 유전체 무선 통신 기기 내장형 Chip Antenna로 직방의 형상을 갖는 유전체에 은(Ag) Paste로 패턴을 형성하여 특성을 구현한다.

2.2부품 치수규격

Туре	Only Bulk Ceramic		
재 질	Dielectric Block	Mg ₂ SiO ₄ (Magnesium Silicate)	
세 글	전극 Paste	Ag	
	$W = 2.0\pm0.1$		
크 기 [mm]	$L = 7.0\pm0.1$	Ag Paste	
	$T = 1.2\pm0.1$	W	
평탄도	0.04(소체기준)	T	
MSL LEVEL	MSL LEVEL 1	L Dietetric Block	
ESD LEVEL	15 KV이상 (HBM CLASS 3B)	Top - Side View Bottom - Side View	
Version	Revision 2.0		

3. 중점관리항목(🚳)

- 아래 항목에 대하여 중점관리 항목으로 지정하여 관리한다.

제품의 CTQ 항목	지정 사유
성형무게,치수	성형무게 및 치수에 따라 소성후 소체 SIZE가 결정되며 소체 SIZE가 인쇄 정밀도에 영향을 미침
소성치수	소성후 치수가 인쇄 정밀도에 영향을줌
인쇄치수	인쇄치수 정밀도가 BT 안테나의 특성의 핵심적 항목임.

제품의 CTF 항목 📀	지정 사유	
단품측정 SWR	제품의 전기적 특성을 분별하는 주요 PARAMETER 임	

- 아래 항목에 대하여 주의를 요함

항 목	내 용
보 관	상온에 장시간 보관시 밀봉하여 보관
동 작	임의의 설계 변경시 특성이 변경될 수 있음

Ver 1.0 (2007.05.11) 5/32 Page



4. 전기적 특성

4.1 단품 Spec

ITEM	SPEC
Frequency Range [MHz]	2400 ~ 2485
SWR [Max]	3 : 1 (Typ 2 : 1)
Input Impedance [Ω]	50
Polarization	Linear
Gain (Peak / Avg) [dBi]	2.5 / 0
Temperature [℃]	-40 ~ +80
Humidity [%]	At the normal temperature, RH 100

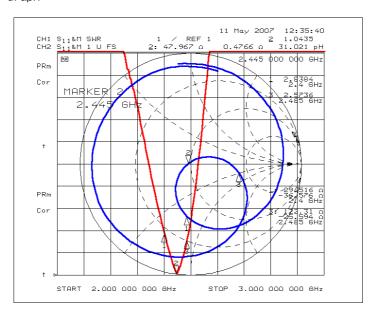
4.2 Set 실장 측정

ITEM			SPEC	
Frequency Range [MHz]			2400 ~ 2485	
	SWR [Max]		3 : 1 (Typ 2.5 : 1)
	Input Imped	dance [Ω]		50 Ohm
	Polariz	ation		Linear
	Total Gain	(Peak / /	Avg) [dBi]	-1.9./-7.2
		Theta	Peak	-7.00
	Azimuth	ineta	Average	-10.31
		Phi	Peak	-3.79
			Average	-9.24
Gain[dBi]		Theta	Peak	-4.23
	Elevation 1		Average	-7.38
		Phi	Peak	-7.46
			Average	-11.06
		Theta	Peak	-10.24
			Average	-14.74
	Elevation 2	C	Peak	0.18
	Phi	Average	-5.74	

Ver 1.0 (2007.05.11) 6/32 Page



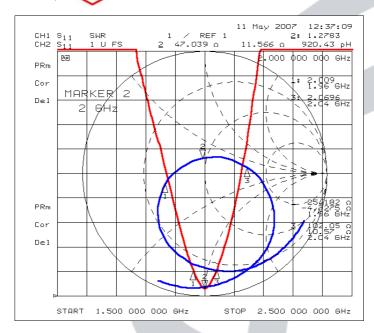
4.3 Set 실장 측정 Graph



4.4 Test Fixture 측정

ITEM	SPEC
Frequency Range [MHz]	1960 ~ 2040
Lower frequency(1960MHz) SWR [Min~Max]	1.5 ~ 3.0 : 1 (Typ 2.0 : 1)
Upper frequency(2040MHz) SWR [Min~Max]	1.5 ~ 3.0 : 1 (Typ 2.0 : 1)

4.5 Test Fixture 측정 Graph 슚

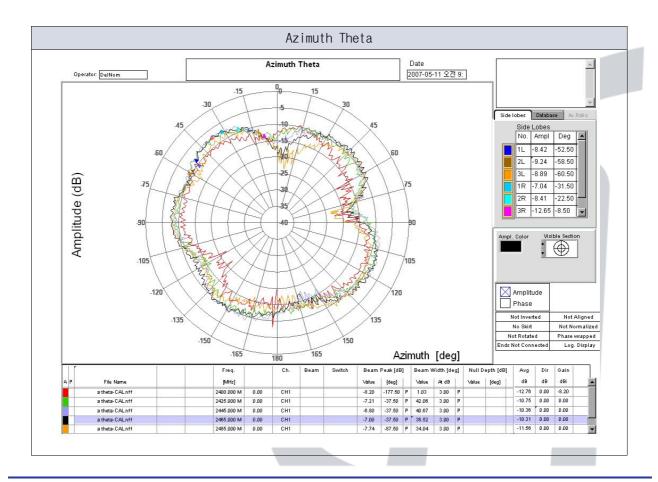


Ver 1.0 (2007.05.11) 7/32 Page



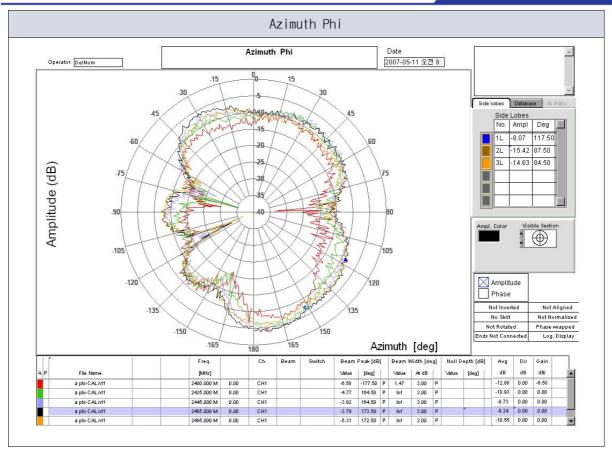
4.6 방사 패턴

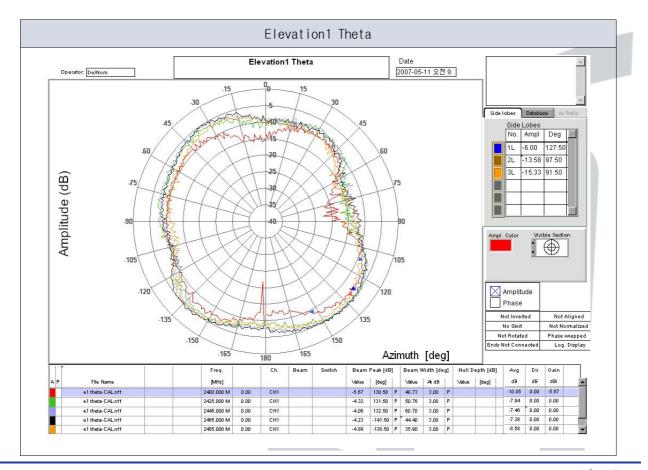
Azimuth Plane	Elevation1 Plane	Elevation2 Plane
270° 90°	90° 180°	270° — 90° 180°
Theta	Vertical field of measured plane	
Phi	Horizontal field of measured plane	



Ver 1.0 (2007.05.11) 8/32 Page

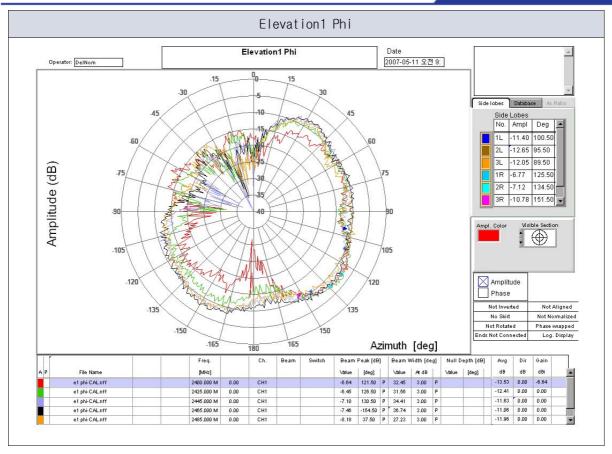


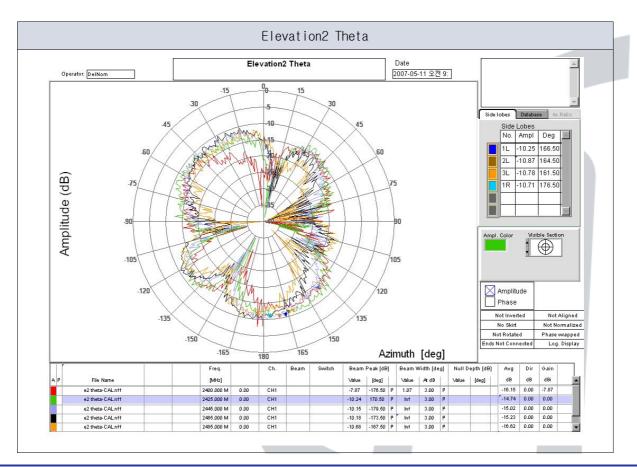




Ver 1.0 (2007.05.11) 9/32 Page

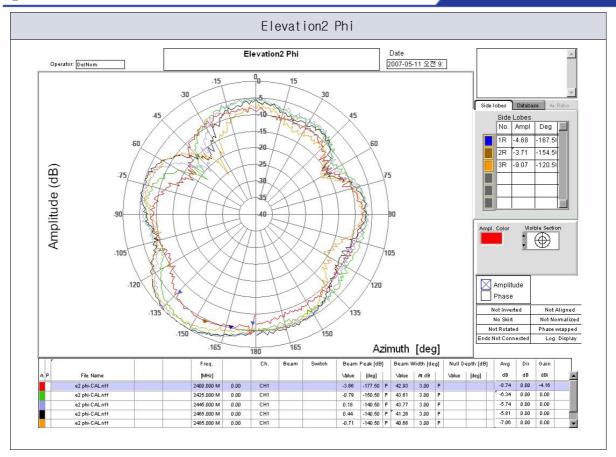






Ver 1.0 (2007.05.11) 10/32 Page





5. 시험 방법

5.1 SWR/Return loss

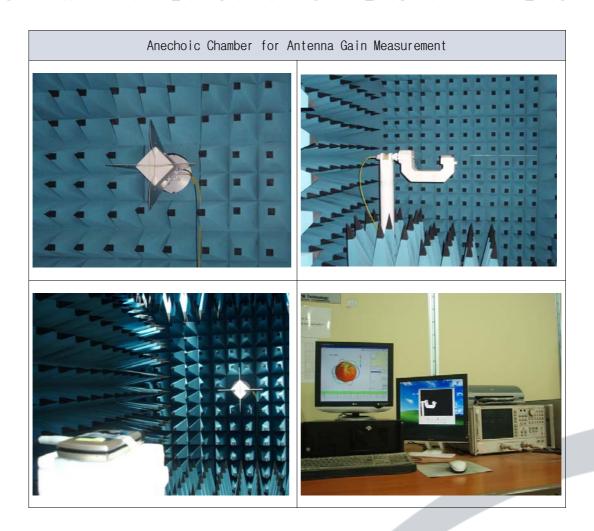
Network Analyzer를 이용하여 SWR/Return loss 를 측정하며 표본 SPL을 선별 Test Fixture 또는 자동화 검사장비를 이용하여 양품과 불량품을 선별한다.

	Set Condition	Test Fixture Condition
Network Analyzer	Agilent HP8753D	Agilent HP8753D or Advantest R3765CH
Cable	RF cable(300mm)	RF cable(300mm)
Test condition		CCCC CCCC CCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCCC CCCC

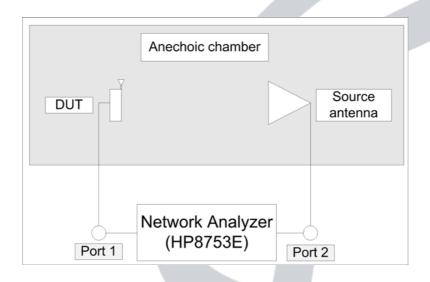
Ver 1.0 (2007.05.11) 11/32 Page



5.2 Gain 당사가 보유한 전파 무반사실에서 상기4.1에서 측정된 Set를 이용하여 Antenna Gain을 측정한다.



5.3 Gain test block diagram

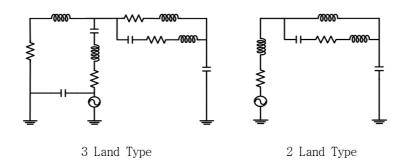


Ver 1.0 (2007.05.11) 12/32 Page



6. 내부 Block Diagram

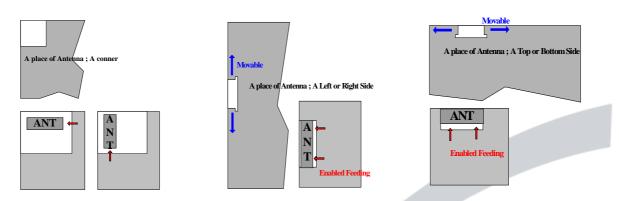
본 제품은 유전체를 재료로 한 직방형의 Block 표면에 Ag Pattern 의 구조적인 변경을 통하여 아래와 같은 구조적인 등가회로의 Value 를 조절하여 성능을 구현하는 RF 부품이다.



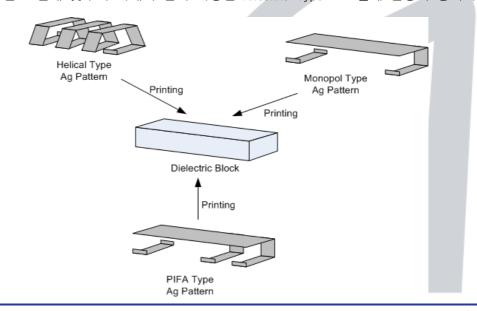
7. 기본 동작 및 Application Note

본 제품은 무선 통신 기기 내장형 유전체 Chip Antenna 로 전송선로를 따라 진행해온 전기적 신호를 자유공간파(FREE SPACE WAVE) 로 변환하는 장치이다.

본 제품은 원하는 어떠한 위치에도 실장이 가능하며 실장 조건에 따라 그 설계를 달리 한다. 다만 본 제품은 방사 부품으로 주변 Boundary Condition에 따라 그 특성을 달리 하므로 위치 선정 에 각별한 주의를 기울여야 한다.



본 제품은 실장 주변 조건에 맞추어 아래와 같이 다양한 Antenna Type으로 설계 변경이 용이하다.

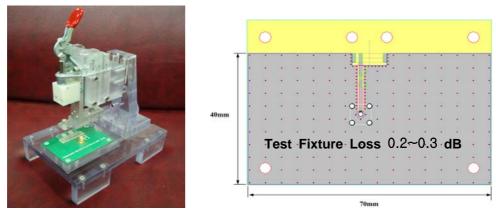


Ver 1.0 (2007.05.11) 13/32 Page



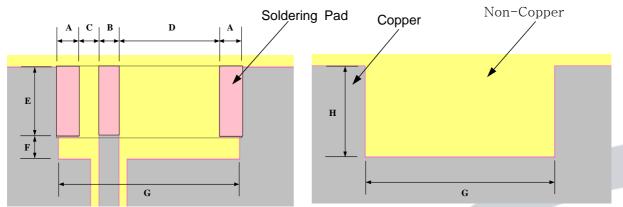
8. 측정 Jig 사양

8.1 Test Fixture And GROUND Condition



※ Ev B'd 와 Test fixture Jig 는 동일함(Ev B'd 는 접촉 방식이 납땜, Test Fixture 는 동편 Contact 방식)

8.2 PCB Layout & Soldering Pad Dimension



Top Layout

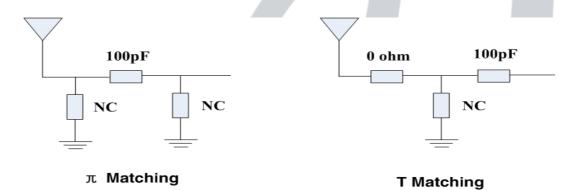
Bottom Pattern	Bottom	Pattern
-----------------------	--------	---------

Parameter	Α	В	С	D	E	F	G	Н
Value[mm]	1.1	1.0	0.5	3.5	2.2	1.0	7.2	3.2

Unit; mm

Unless specified tolerances are ± 0.1

8.3 Matching Circuit And Reference Value

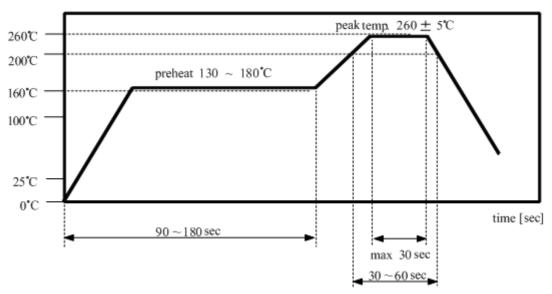


Ver 1.0 (2007.05.11) 14/32 Page



9. REFLOW PROFILE

9.1 표준 열경화(Reflow) 조건



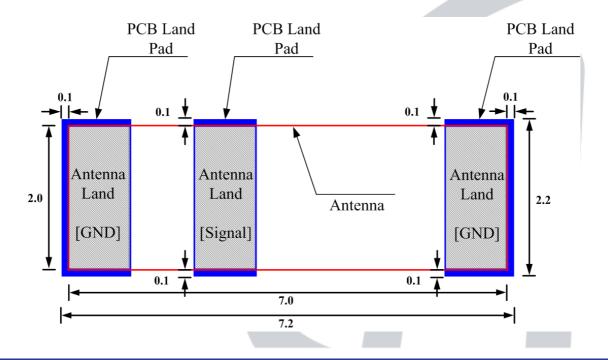
9.2 수동 납땜 (납땜 인두기를 사용할 경우)

예 열: 120℃ / 시 간: 60 ~ 300 sec. 인두온도: 340℃±5℃ / 시 간: 각 단 최대 5 sec.

9.3 Recommend PCB Pattern Design

PCB Land Pattern은 제시한 Antenna의 land Dimension 보다 아래 그림에서 보여지는 것과 같이 0.1mm 이상 외각으로 확장된 형태로 설계된다.

* 8.2 PCB Layout & Soldering Pad Dimension 항목과 동일함



Ver 1.0 (2007.05.11) 15/32 Page



10. 초기 검사 성적서

검사항목	단품특성	[MHz]	Ev B'd특성[MHz]			치수[mm]	
7.7	VSWR 3	.0 Max	VSWR 3	3.0 Max		1 7 0 1 0 1	T 1 0 1 0 1
규격	1960	2040	1960	2040	$W=2.0\pm0.1$	L=7.0±0.1	T=1.2±0.1
1	2.00	2.06	1.95	2.22	2.02	7.01	1.23
2	1.99	2.12	2.24	1.96	2.03	7.02	1.23
3	1.97	2.06	1.95	2.13	2.03	7.03	1.23
4	1.87	2.18	2.14	2.10	2.03	7.01	1.22
5	1.93	2.11	2.25	2.02	2.02	7.01	1.23
6	2.00	2.01	2.08	2.42	2.04	7.01	1.24
7	2.09	2.00	2.23	2.22	2.02	7.02	1.24
8	1.91	2.18	1.87	2.29	2.03	7.02	1.22
9	2.03	2.18	1.99	2.28	2.02	7.02	1.24
10	1.98	2.07	2.22	1.86	2.03	7.02	1.24
11	1.89	2.10	1.86	1.78	2.03	7.03	1.23
12	1.82	2.17	1.85	1.95	2.02	7.03	1.24
13	1.97	2.05	2.03	2.37	2.04	7.02	1.22
14	1.90	2.12	1.86	2.27	2.02	7.01	1.23
15	1.82	2.04	2.07	1.78	2.03	7.01	1.23
16	2.07	2.00	1.81	1.80	2.03	7.02	1.24
17	2.06	2.07	1.86	1.82	2.02	7.03	1.22
18	2.06	2.05	2.04	1.76	2.04	7.03	1.24
19	1.97	2.12	1.82	1.77	2.02	7.01	1.23
20	1.89	2.11	1.91	1.99	2.02	7.02	1.24
Min	1.82	2	1.81	1.76	2.02	7.01	1.22
Max	2.09	2.18	2.25	2.42	2.04	7.03	2.24
X	1.96	2.09	2.00	2.03	2.02	7.01	1.23
σ	0.08	0.05	0.09	0.09	0.01	0.01	0.01
Cpk	4.25	2.11	2.17	2.10	3.28	3.38	2.91
판정	OK	0K	OK	0K	0K	0K	0K

Ver 1.0 (2007.05.11) 16/32 Page



11. 신뢰성 보증조건

11.1 환경 시험

항목	시 험 조 건	판정기준
고온동작	85℃±3℃에서 1시간 방치후 시험온도 상태에서 측정한다	
고온방치	+85℃±3℃, 120hr±2hr 방치한다	
저온동작	-40℃±3℃에서 1시간 방치후 시험온도 상태에서 측정한다	시험후 4.3.항의 특성규격
저온방치	- 40℃±3℃, 120hr±2hr 방치한다	을 만족해야함.
내습동작	+85±3℃, RH85%에서 1시간 방치후 시험온도 상태에서 측정한다	
내습방치	+85±3℃, RH85% ,120hr±2hr 방치한다	

11.2 열충격 , REFLOW시험

항목	조 건	판정기준
	조 건 :-40℃±3℃/1min ↔ +85℃±3℃/1min	
열충격	시험 CYCLE : 32 cycle	
	온도변환시간 : 5min 미만일것	시험후 4.3.항의 특성규격
D- {	Pre Heating :200±5℃ , 30~60 sec	을 만족해야함.
Reflow	Peak Heating : 260°C±5°C , 30sec Max	

11.3 기계적 시험

항목	조 건	판정기준
진동시험	주파수 : 10~500Hz , 가속도 :10 ×9.8㎢(G) Sweep time : 15min , X.Y.Z each 5 times	
낙하시험	- 조건 : 152cm에서 낙하지그를 이용하여 18회 자유낙하(6면3회) - 지그 : 120g±20g 플라스틱 지그 사용 - 바닥 : 콘크리트 or 철판	시험후 4.3.항의 특성규격 을 만족해야함.

*진동 및 낙하시험은 Ev B'd 납땜하여 실시할 것

11.4 MSL LEVEL 시험

1)JEDEC J-STD-020C 조건

	F	loor Life	Soak Requirements		
	Time Conditions		Time	Conditions	
1	Unlimited = < 30°C/85%RH		168+5/-0	= < 85°C/85%RH	

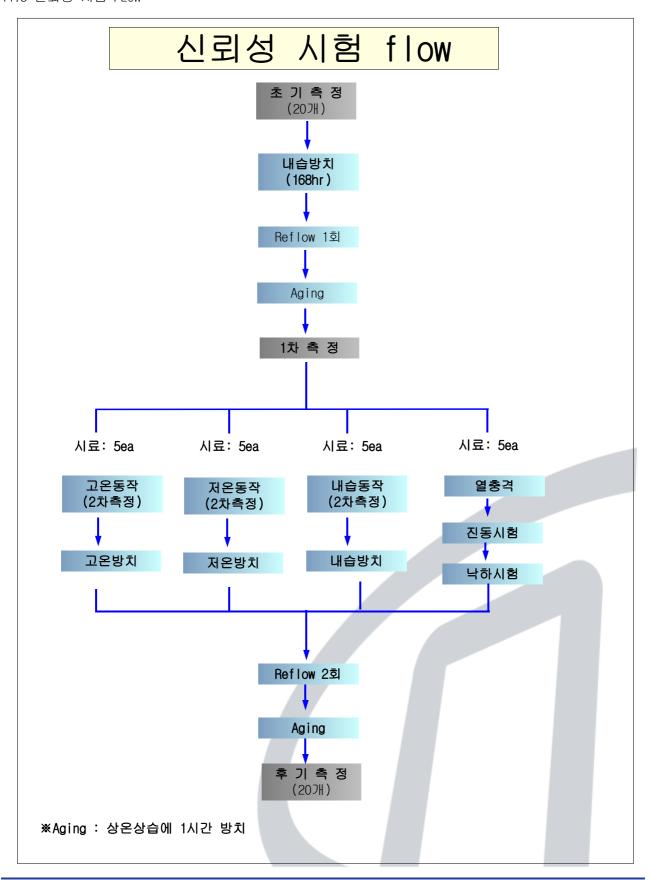
2)Test 조건

항목	조 건	비고
Soak Requirements	+85±3℃, RH85% 168hr±2hr 방치후 Aging없이 Reflow 실시 2회 실시	시험후 4.3.항의 특성규격 을 만족해야함.

Ver 1.0 (2007.05.11) 17/32 Page



11.5 신뢰성 시험 FLOW

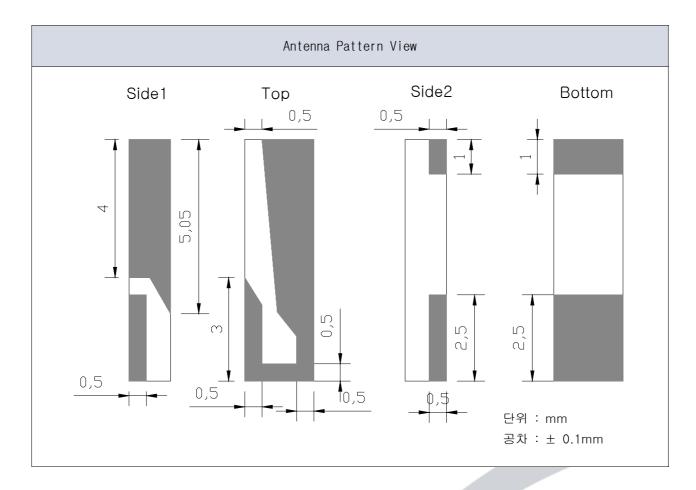


Ver 1.0 (2007.05.11) 18/32 Page

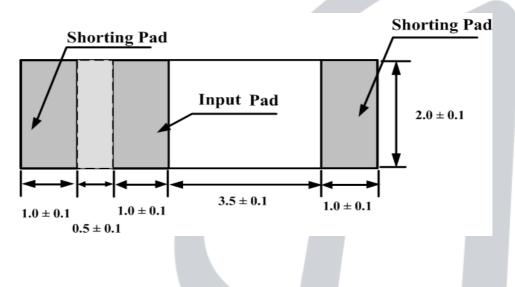


12. 기구적 특성

12.1 안테나 패턴 도면



12.2 Pin name



Ver 1.0 (2007.05.11) 19/32 Page



12.3 LOT 번호 표 기 법

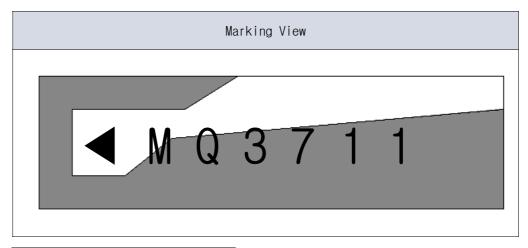
7 <u>1</u> <u>1</u> ① ② ③

① Year : 7 - 2007 ····

2 Month: 1 - January, 2 - February ···· 9 - September, A - October, B - November ··

3 Date : 1 - 1st , 2 - 2nd \cdots A - 10th, B - 11th \cdots

12.4 Marking 사양



■ M Q 3 7 1 1 1 1 1 2 3 4 5

- ① Input Signal
- ② Serial
- ③ Year; 1 2001, 2 2002, ···· 7 2007 ····
- 4 Month; 1 January, 2 February ···· 9 September, A October, B November ····
- 5 Date : 1 1st , 2 2nd \cdots A 10th, B 11th \cdots

12.5 Marking 종류

Ink marking - Black Ink 사용

Ver 1.0 (2007.05.11) 20/32 Page

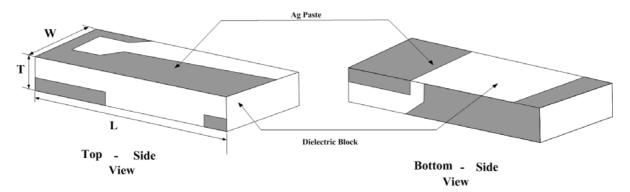


13. 구조 및 재질

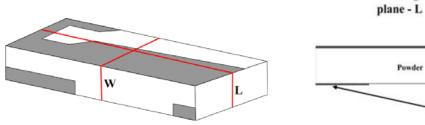
13.1 구현방법

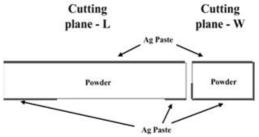
직방체의 형상을 갖는 유전체 소체에 은(Ag) Paste로 패턴을 형성하여 특성을 구현함

13.2 구 조



13.3 내부 단면도





13.4 재 질

구 분	재질	제조사	인쇄패턴 사양
Dielectric Block	POWDER	후지	
PATTERN	Ag Paste	METECH	인쇄두께 : TYP 10#
PAD	Ag paste	METECH	인쇄두께 : Min10㎞(TYP 16~20㎞)

Ver 1.0 (2007.05.11) 21/32 Page



14. 주의 사항

14.1 온도 조건

	온도범위	unit
사용온도	-40 ~ +100℃	°C
보관온도	-40 ~ + 70°C	°C

14.2 온도조건 TEST 조건

	항목	온도범위
поог	저온	-75℃에서 24시간 정상동작
사용온도	고온	+150℃에서 24시간 정상동작
нырс	저온	-75℃에서 1000HR 방치시 정상동작
보관온도	고온	+85℃에서 1000HR 방치시 정상동작

* 고온방치시 포장재 보관온도 문제로 85℃이상 불가함



Ver 1.0 (2007.05.11) 22/32 Page

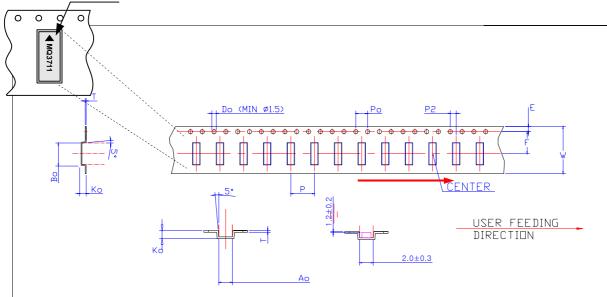


15. 포장 사양

15.1 Carrier/Reel 사양

품목	재질	표면저항	정전기 발생량	포장방식
Carrier tape	A-PET	Typical 10 ⁸ Ω	10V MAX	열 압착식
Cover tape	PET	Typical 10 ⁸ Ω	30V MAX	2 844
Reel	PS	Typical 10 ⁸ Ω	30V MAX	_

Input Marking



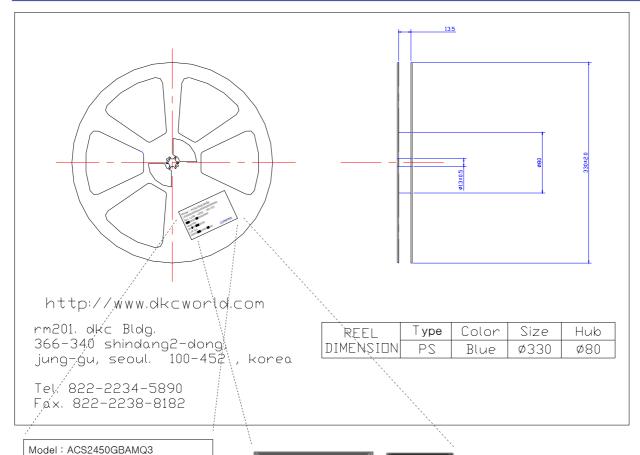
- 1. 10 sprocket hole pitch cumulative tolerance ±0.2
 2. Camber not to exceed 1mm in 100mm.
 3. Ao and Bo measured on a plane 0.1mm above the bottom of the pocket
- 4. Ko measured from a plane on the inside bottom of the pocket to the top surface of the carrier.

DKC DWG. No.	D-1608-028	CARRIER TAPE				
DIMENSIONAL UNIT	ММ	2*7*1.2P				
UNTOLERANCED DIMENSION	±0.1	PART.	CARRIER TAPE			
		MATERIAL	A-PET			
CAD FILE NAME	050617	LENGTH	48.4M			
DESIGNED BY	K. M. J	22.10				
		COUNT	6050P			
SCALE	1/1					

NAME	SPEC.
W	16.0±0.2
E	1.75±0.1
F	7.5±0.1
Do	1.5+0.1
Р	8.0±0.1
Ро	4.0±0.1
P2	2.0±0.1
Ao	2.3±0.1
Во	7.3±0.1
Ко	1.4±0.1
T	0.3±0.05

23/32 Page Ver 1.0 (2007.05.11)





Sec code: 1111111 Quantity;

Lot No

PARTRON.

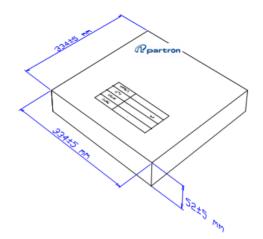
MSL Level 1





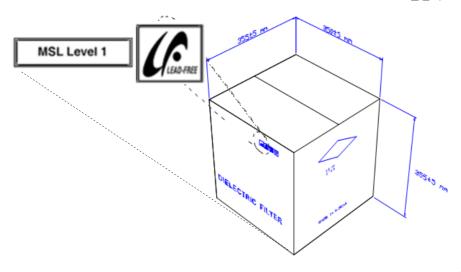


15.2 BOX 사양



Material: SK/S/K-B

골판지



15.2 포장 실물 사진



Reel 사진



내상 Box 사진

Ver 1.0 (2007.05.11) 25/32 Page



16. 관리공정도

	제품		Ę	발행 /개정						관리번호	기안	심의		결정	
CHII	P ANTI	ENNA	Issued Revised	04.04. 05.04.		품질관리공정도			PRCP-C00)1					
	FLOW	CHART				요인관리					품질특성관리				
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리항목	조건 조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록관 리	조치 사항	
세라믹 파우더		\Diamond	수입검사						수축율 유전율	작업지도서 참조	Micrometer Network	107H/LOT	C/sheet	반품	
파우더 윤활제			분말	Mixer					혼합	파우더:윤활 제	저울	혼합시	-	副기	
			성형 CTQ공정 (무게,치수)	프레스	양압 금형상E	작업지도서 배 참조	매LOT 1회/일	parameter C/SHEET	치수 무게 밀도 외관	작업지도서 참조	Micrometer 저울 Calculated Visual	5/100개검 사 10개/L0T	LOT CARD	聞기	
			소성	소성로	SETTER 오 온도 PROFILE	작업시노서 차조	전수 2회/일 1회/월	C/sheet							
		\Diamond	소체 CTQ공정 (치수)						폭 길이 모양	검사지도서 참조	Micrometer Calipers 목시	20개/L0T 20개/L0T 전수	C/sheet	폐기	
AG PASTE			SIDE1 PAD 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 ^소 /압력 SNAP	·도 작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10개/3Jig	c/sheet	재작업	
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt spe	작업지도서 ed ^{참조}	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업	

Ver 1.0 (2007.05.11) 26/32 Page





제품 발행 /개정										관리번호	기안	심의		결정	
CHI	SHIP ANTENNA Issued 04.04.06. 품질관			질관리	미공정도 PRCP-C001										
	FLOW	CHART				-	요인관리					품질특성관리			
투입자재	준비	본공정	공정명	설비명	관리힝	낭목	조건	관리주기	기록관리	관리항목	관리한계	검사방법	관리주기	기록관리	조치사 항
AG PASTE			SIDE 2 PAD 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 /압력 SNAF	격	작업지도서 참조	1회/일	_	PATTERN치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	10기 /3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt sp		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
			소부	소부로 mesh망	온도 Belt sp	eed	작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조	목시	전수	Lot card	폐기 재작업
AG PASTE			TOP 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 /압력 SNAF	속도	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN치수	작업지도서 참조	측정기	10개 /3Jig	c/sheet	재작업
			건조	건조기 건조Jig	온도 Belt sp		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조	목시	전수검사	Lot card	재작업
AG PASTE			BOTTOM PAD 인쇄 CTQ공정 (인쇄치수)	인쇄기 screen	스퀴즈 /압력 SNAF	속도 ^격	작업지도서 참조	1회/일	-	PATTERN치수 외관	작업지도서 참조	측정기 현미경	107H /3Jig	c/sheet	재작업

Ver 1.0 (2007.05.11) 27/32 Page





	제품			Ę	발행 /개정							관리번호	5	기안	심.	의	결정
СНІ	P ANTE	ENNA		sued vised	04.04.0 05.04.0				공성노		PRCP-C001						
	FLOW	CHART						요인관리					품	질특성관리			
투입자재	준비	본공정	공정명	Ħ ₀	설비명	관리	항목	조건	관리주기	기록관리	검사항목	관리한계	검.	사방법	관리주기	기록관리	조치사 항
			건조		건조기 건조Jig	온 Belt		작업지도서 참조	1회/주	Parameter	건조상태 인쇄상태 파손	작업지도서 참조		목시	전수검사	Lot card	재작업
			소부		소부로 mesh망	온 Belt		작업지도서 참조	1회/주	Parameter C/Sheet	소체파손 오염	작업지도서 참조		목시	전수	Lot card	폐기 재작업
		\Diamond	외관검	사							제품외관	한도견본 작업지도서 참조	ē	목시 변미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
			MARKIN	NG	마킹기						마킹외관	한도견본	7	목시	전수	Lot card 생산일보	재작업 폐기
		\Diamond	특성검 CTF공공		NETWORK 검사지그	교정	상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적 특성	작업지도서 참조	Ne	twork	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
		\Diamond	외관검	사							제품외관 제품치수	한도견본 작업지도서 참조	ē	목시 변미경	전수	Lot card 생산일보	폐기 수리
Carrier cover reel			Tapin	g							수량 역삽 외관	작업지도서 참조	수	≃작업	전수	Lot card 생산일보	재작업
		\Diamond	출하검	사	NETWORK 검사지그	교정	상태	작업지도서 참조	1회/반	C/sheet	전기적특성 제품외관 포장상태	검사지도서	ē	etwork 변미경 목시	작업 지도서	성적서	return 폐기
포장 box label			포장		bar code printer						포장상태 기종혼입 포장수량	포장작업 지도서		목시	전수	-	재작업
		\Diamond	포장검	사							포장상태 기종혼입 포장수량	포장작업 지도서		목시	전수	-	return

Ver 1.0 (2007.05.11) 28/32 Page



17. 유해물질 성적서

1) Ceramic Powder

Parts Name	White Powder(MMS-08)
Tester Organization	SGS Taiwan LTD.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table

Test Report

FUJI TITANIUM IND. CO., LTD.
12-8, SENDEN-CHO, HIRATSUKA-CITY, KANAKAWAPREF, JAPAN. (T) 81-463-32-0210

The following sample(s) was/were submitted and identified by/on behalf of the client as:

Sample Description : MIXTURE OF (1) MAGNESIUM SILICATE (2) STROYLIM ZIRCONATE (3) BARTUM TITANATE

Style/Item No : MM5-08 (B)
Sample Received : 2006/07/18 TO 2006/07/25

Testing Period : 2006/07/18 TO 2006/07/25

Test Result(s) : - Please see the next page(s) -

SGS **Test Report** FUJI TITANIUM IND. CO., LTD. 12-8, SENGEN-CHO, HIRATSUKA-CITY, KANAKAWA-PREF. JAPAN. (T) 81-463-32-0210 Report No. : CE/2006/75167 Date : 2006/07/25 Page : 2 of 4 ALBERT STATE OF THE STATE OF TH Test Result(s)
PART NAME NO.1 WHITE POWDER MDL Result Test Item (s): Unit PBBs (Polybrominate-biphenyl)
Monobromobiphenyl
Dibromobiphenyl
Tetrabromobiphenyl
Tetrabromobiphenyl
Pentabromobiphenyl
Hexabromobiphenyl
Heptabromobiphenyl
Octabromobiphenyl
Nonabromobiphenyl
Decabromobiphenyl 0.0005 N.D.
0.0005 N.D. 56 With reference to
56 USEPA3540C. Analysis was
56 PERFORMED by HPLC/DAD.
56 LC/MS or GC/MS.
56 (Bolis), 83/264/EEC, and
56. (Bolis), 83/264/EEC, and Decabromobiphenyl ether
Total PBBEs(PBDEs)
(Polybrominated biphenyl
ethers)/Sum of above
Total of Mono to Nonabrominated biphenyl
ether. (Note 4) The collect of this PDF file is in operations with the object issued cours for effective only. This fire Report control to reportation or section in list works of the Control to report of the Cont

29/32 Page



SGS

Test Report

FUJI TITANIUM IND. CO., LTD. 12-8, SENGEN-CHO, HIRATSUKA-CITY. KANAKAWA-PREF. JAPAN. (T) 81-463-32-0210

Report No. : CE/2006/75167
Date : 2006/07/25
Page : 3 of 4

Test Item (s):	Unit	Method	MDL	Result
rest item (s):	l omic	Method	mbb	No.1
Chromium VI (Cr+6)	ppm	UV-VIS(US EPA 7196A) after reference to US EPA 3060A.	2	N.D.
Cadmium (Cd)	ppm	ICP-AES after reference to EN 1122, method B:2001 or other acid digestion.	2	N.D.
Mercury (Hg)	ppm	ICP-AES after reference to US EPA 3052 or other acid digestion.	2	N.D.
Lead (Pb)	ppm	ICP-AES after reference to US EPA 3050B or other acid digestion.	2	19.3

NOTE: (1) N.D. - Not Detected (<MDL)
(2) ppm = mg/kg
(3) MDL - Method Detection Limit
(4) Decabromobiphenyl ether (DecaBDE) in polymeric applications is exempted by
Commission Decision of 13 Oct 2005 amending Directive 2002/95/EC notified
under document 2005/717/EC.
(5) PBBEs=PBDEs=Polybrominated Diphenyl Ethers=PBDOs=PBBOs.
(6) "-" = Not Regulation
(7) "---" = Not Applicable

The content of this PDF file is in accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report connot be reproduced, except in full, without prior written permission of the Company, Any uneuthorized alteration, forgery or false/faction of the content or appearance of this report is unlawfull and orbinates may be prosecuted to the Mate steem of the law.

SGS

Test Report

FUJI TITANIUM IND. CO., LTD. 12-8, SENGEN-CHO, HIRATSUKA-CITY, KANAKAWA-PREF. JAPAN. (T) 81-463-32-0210

Report No. : CE/2006/75167 Date : 2006/07/25 Page : 4 of 4



** End of Report **

The cortion of this POF file is in accordance with the original issued reports for reference only. This Test Report cannot be reproduced, except in I.d. without prior written permission of the Consporty Any unachroaded alteration. Report or full-filedated of the content or appealance of this report is unknown and originate or the content or appealance of this report is unknown and content or the content or appealance of the file and the content or appealance of the file and the content of the con





2) Ag Paste

Parts Name	Silver Paste
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table









3) Marking Ink

Parts Name	Black Ink
Tester Organization	SGS Testing KOREA co. Ltd.
Measurement Tester	Please see the 'method' in the test report
Measurement Data	Please see the report under the table







